



Politechnika Warszawska
Wydział Mechatroniki



Funded by
the European Union



European Research Council
Established by the European Commission

Funded by the European Union (ERC, NaNoLens, Project 101117392). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Research Council Executive Agency (ERCEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.



Warszawa, 07.05.2024 roku

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu nr Mchtr.261.05.2024

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający Politechnika Warszawska w imieniu której postępowanie prowadzi Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, ul. Św. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa, informuje iż do postępowania pn. „Dostawa zestawów komputerowych dla Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki Politechniki Warszawskiej, w podziale na pakiety.”, znak sprawy Mchtr.261.05.2024 wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Prosimy o wykreślenie z OPZ pakietów 1 i 3 zapisów:

- "Oferowany komputer musi znajdować się na liście: „Windows Hardware Compatibility List”.

Wymagany wydruk ze strony oraz zawartość Windows Logo Verification Report"

- "Oświadczenie o przejęciu serwisu przez producenta zestawu komputerowego, w przypadku nie wywiązywania się oferenta z usług gwarancyjnych"

Powyższe zapisy odnoszą się do komputerów wielkoseryjnych .

Opisana specyfikacja wskazuje, na komputery składane na indywidualne jednostkowe zamówienia.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2.1 Formularz wymaganych warunków technicznych.

Było:

Oferowany komputer musi znajdować się na liście: „Windows Hardware Compatibility List”. Wymagany wydruk ze strony oraz zawartość Windows Logo Verification Report (dołączyć do oferty)	Wymagane Tak/Nie
--	----------	------------------

Jest:

Oferowany komputer musi znajdować się na liście: „Windows Hardware Compatibility List”. Wymagany wydruk ze strony oraz zawartość Windows Logo Verification Report (dołączyć do oferty)	Wymagane Tak/Nie
---	---------------------	------------------------------

Było:

Oświadczenie o przejęciu serwisu przez producenta zestawu komputerowego, w przypadku nie wywiązywania się oferenta z usług gwarancyjnych.	Wymagane Tak/Nie
---	----------	------------------

Jest:

Oświadczenie o przejęciu serwisu przez producenta zestawu komputerowego, w przypadku nie wywiązywania się oferenta z usług gwarancyjnych.	Wymagane Tak/Nie
--	---------------------	------------------------------

Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2.3 Formularz wymaganych warunków technicznych

Było:

Certyfikaty i oświadczenia	Oferowany komputer musi znajdować się na liście: „Windows Hardware Compatibility List”. Wymagany wydruk ze strony oraz zawartość Windows Logo Verification Report (dołączyć do urzędzenia na etapie realizacji umowy) Tak/Nie
-----------------------------------	---	------------------

Jest:

Certyfikaty i oświadczenia	Oferowany komputer musi znajdować się na liście: „Windows Hardware Compatibility List”. Wymagany wydruk ze strony oraz zawartość Windows Logo Verification Report (dołączyć do urzędzenia na etapie realizacji umowy) Tak/Nie
-----------------------------------	--	------------------------------

Było:

Certyfikaty i oświadczenia	Oświadczenie o przejęciu serwisu przez producenta zestawu komputerowego, w przypadku nie wywiązywania się oferenta z usług gwarancyjnych (dołączyć do urządzenia na etapie realizacji umowy) Tak/Nie
-----------------------------------	--	------------------

Jest

Certyfikaty i oświadczenia	Oświadczenie o przejęciu serwisu przez producenta zestawu komputerowego, w przypadku nie wywiązywania się oferenta z usług gwarancyjnych (dołączyć do urządzenia na etapie realizacji umowy) Tak/Nie
-----------------------------------	---	------------------

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert na dzień: 13.05.2024 r. do godz. 10:00
- termin otwarcia ofert na dzień: 13.05.2024 r. o godz. 10:15.

Ponadto zmianie ulega termin związania ofertą, do dnia 11.06.2024r. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Zamawiający zamieścił zmianę ogłoszenia oraz zmienione Załączniki nr 2.1 i nr 2.3 do SWZ na stronie <https://platformazakupowa.pl/transakcja/920828>

Zatwierdził:

Podpis w oryginale

Dziekan Wydziału Mechatroniki
(-) prof. dr hab. inż. Gerard Cybulski